

附件

## 集成电路高层次产业人才培养 高级研修班日程安排

时间		培训安排
9月22日 (周日)	全天	学员报到
9月23日 (周一)	9:00-9:30	开班仪式、合影
	9:30-11:30	授课老师：蔡树军 中国电科 58 所所长 授课主题：浅谈芯片战争
	14:00-17:00	授课老师：黄安君 无锡市半导体行业协会秘书长 授课主题：中国芯梦，无锡担当
9月24日 (周二)	9:00-11:30	授课老师：魏敬和中国电科首席专家 授课主题：芯粒技术与高算力集成芯片
	14:00-17:00	授课老师：张鸿 西安交通大学微电子学院副院长、教授 授课主题：CMOS 运算放大器设计基础
9月25日 (周三)	9:00-11:30	授课老师：洪根深中国电科首席科学家 授课主题：高可靠和高性能集成电路制造工艺
	14:00-15:30	授课老师：王超 中国电科 58 所高级工程师 授课主题：新型存储器技术发展现状与展望
	15:30-17:30	授课老师：王成迁中国电科 58 所高级工程师 授课主题：面向高性能计算的芯粒集成先进封装技术
9月26日 (周四)	9:00-11:30	现场教学：参观无锡市集成电路产业平台 (无锡国家芯火双创基地、无锡物联网创新促进中心、 无锡中微掩模电子有限公司等)
	14:00-17:00	专题研讨：集成电路技术创新与人才培养相关

备注：日程安排请以开班当日的《学员手册》为准